

IPC-ERFA møde den 12. juni 2014

Afvikles hos HYTEK, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Dagsorden:

- 10:00 Velkomst, v/Alex Christensen, HYTEK
- 10:05 Nyt fra IPC, v/Alex Christensen, HYTEK
- Der er kommet en ny standard IPC-A-630
 - Opdatering om nye/reviderede standarder
- 10:30 AOI system /3D, v/ Leif Fenger, Interflux og Jaroslaw Neuhauser, SAKI
- Historik de sidste 10 år
 - Hvor er vi nu
 - 3D
 - Tinpasta inspektion
 - Hvordan sikrer vi overensstemmelse med IPC?
- 12:00 Frokost / lunch
- 13:00 Laminate materials, v/ David Humby, Isola Group
- The increasing requirements for thermal and electrical performance converging and how we have addressed this.
 - The increasing use of new 'square weave' glass styles to assist in signal integrity designs and the influence of copper.
- 14:30 Eventuelt